

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金情况

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请于 2020 年 6 月 24 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，于 2020 年 6 月 30 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2020〕1300 号），本次发行 1000 万股。

本次发行募集资金总额 484,700,000.00 元，募集资金净额 441,183,962.27 元（扣除发行费用）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具了天职业字〔2020〕32804 号《验资报告》。

二、募集资金监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。根据公司及全资子公司流动资金的需求情况，募集资金中补充流动资金的部分拆分主体使用，详细情况参见公司于 2020 年 8 月 5 日披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司关于由全资子公司使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-119）。

截至本公告日，公司及全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行签署了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司重庆翰博光电有限公司、中信

建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆两江分行签署了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：

序号	开户主体	开户行	募集资金专户账号
1	博讯光电科技（合肥）有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行	3405014547080000 1828
2	重庆翰博光电有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆两江分行	5005010436000000 2612

三、备查文件

《募集资金四方监管协议》

特此公告！

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2020年8月7日